. JAPANESE PATENT APPLICATION LAID-OPEN NO. 60-161674

(Partial Translation)

4.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

Fig. 1 is a sectional view according to the first embodiment of the present invention, and Fig. 2 is a diagram explaining an effect of the present invention.

1..... silicon substrate, 2,3..... source and drain region, 4..... silicon oxide film, 5..... silicon nitride film, 6..... silicon oxide film, 7..... silicon nitride film, and 8..... gate electrode.

昭60-161674 ®公開特許公報(A)

Mint Cl.

識別記号

庁内整理番号

金公開 昭和60年(1985)8月23日

H 01 L 29/78

7514-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

半導体記憶裝置 ●発明の名称

到特 顧 昭59-17775

❷出 順 昭59(1984)2月2日

和夫 佐藤 砂発 明 者 松下電子工業株式会社

門真市大字門真1006番地 松下電子工業株式会社内

門真市大字門真1006番地

砂出 順 人 舟理士 中尾 敏男 外1名 00代 瓘 人

1、発明の名称

半導体記憶装置

- 2、特許請求の範囲
 - (1) 金属一絶縁物一酸化シリコン膜一半導体構造 の、前記絶録物の内部に、少なくとも1層の酸化 シリコン膜が取けられていることを特徴とする半 導体配像裝置。
 - (2) 絶縁物が第1の強化シリコン膜,第2の強化

の間に形成された酸化シリコン膜でなるととを特 散とする特許請求の範囲第1項に記載の半導体記 憶装置。

3、発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明はMIOS(全属一絶縁物一酸化シリコ ン額一半導体)型の電界効果トランジスを構造か らなる半導体記憶装置、詳しくは、その絶象物構 近に関するものである。

従来例の構成とその問題点

・従来、MIOS超半導体配储装置の代表的なも のとして、トンネリング媒体となりうる海い酸化 シリコン莫上に、他の絶縁物例えば窒化シリコン 膜を成長させ、その上に金属電極を形成したMN OS(全集一窗化シリコン膜一酸化シリコン膜ー 半導体)構造の半導体記憶装置がよく知られてい る。かかる構造からなる半導体配馈装置は、窒化 シリコン膜と酸化シリコン膜の界面,または硫化 シリコン膜パルク中化、半導体制からトンネリン

れる電気的な電何心比人と、ない音体にキットと ンジスタのしきい鉱電圧 (Vtb)を変化させ、情報 を記憶させるものであり、その記憶保持特性の確 保がMNO8型半導体記憶装置の最大の課題であ り、また実用上の重要な問題となっている。

一般にMNO8 辺半導体記憶装置の記憶保持券 性は、次のような物性パラメータ化影響するもの と考えられている。

- (1) 電荷トラップ量
- ② 電荷トラップに捕獲される確率

特開昭60-161674(2)

(3) 電荷トラップに書積された電荷量

(4) 催化シリコン膜の電気伝導度

(5) 酸化シリコン膜一半導体界面,および酸化 シリコン膜一盤化シリコン膜界面の影響

MNOS 型半導体配接装置の配債保持特性の改善を行なりには、上述のパラメータのりち特化、電荷トラップ量ならびに電荷トラップに捕獲される確率の確率の大きいほど、さらにゲート無無物の電気伝導度の低いほどよいが、電荷トラップ量と強化シリコン膜の電気伝導度とは比例関係にあり、例えば強化シリコン膜の電気伝導度を低くすると、電荷トラップ量は小さくなり、大幅な配像保持特性の改善は、望みがたいのが現状であった。

本発明の目的は、MIOS設電界トランジスタ からなる半導体配像装置における記憶保持特性の 大幅な改善をはかることのできる絶縁物構造を提 供することにある。

発明の構成

本発明は、MIOS構造のうちのI構成物、す

なわち、その熱機物の内部に少なくとも1層の酸化シリコン膜が設けられていることを特徴とするものであり、これにより、半導体記憶装置として有効に働く電荷トラップの存在する領域の上部となる位置に、酸化シリコン膜を介在させることにより、電荷トラップに捕獲される効率を高めることができると同時に、蓄積された電荷のゲート電とでできると同時に、基準では、長時間にわたる記憶保持等性の大幅な改善をはかることができる。

実施例の説明

本発明者の研究によれば、MNOS型半導体記憶装置として有効に動く電荷トラップは、酸化シリコン膜一窒化シリコン膜界面だけでなく、窒化シリコン膜バルク中にも存在し、通常の書き込み補去のパルス(125 V/500人、100 msec.程度)により蓄積される電荷は、酸化シリコン膜の壁化シリコン膜の界面から約100人以内の位置に分布しているととを見い出した。さらば、蓄積された電荷の保持特性は、書き込み直後の初期の段階では電荷の基板への逆トンネリングが、また

長時間後では、ゲート電振への放出が支配的にな 'ることを見い出した。

本発明は上記の事実に基づきなされたもので、 次化本発明の具体的な実施例を図面を用いて説明 する。

第1図は本発明の一実施例であるMNONOS (金属一窓化シリコン膜一酸化シリコン膜一窓化 シリコン膜一酸化シリコン膜一半導体)構造の半 導体記憶装置の断面構造を示す図である。図にお

イン領域、4はトンネリング媒体となりうる奪い 酸化シリコン鏡、5は強化シリコン膜、5は酸化 シリコン膜、7は窒化シリコン膜、8はゲート電 低である。

第1 図において、トンネリング鉄体となりうる 酸化シリコン膜4は、馬知のシリコン基板の酸化 により形成した。トンネリング効果を有効に利用 するには、酸化シリコン膜4の厚さは10~30 人にする必要がある。

次に酸化シリコン膜4上に、NH₃/81H₄=100

750℃の条件下の気相成長法により窒化シリコン膜 5 を形成した。窒化シリコン膜 5 の厚さは、有効な電荷トラップが存在できるようにするため、少なくとも100人程度にする必要があり、本実施例では120人とした。

塩化シリコン膜 5 上化酸化シリコン膜 6 を形成 する方法としては、塩化シリコン膜 5 を酸化する 方法を用い、本実施例では 9 ○○で、水蒸気雰囲 気中で約 6 ○分酸化し、約 2 5 人の酸化シリコン

は、との酸化シリコン膜のの厚さを10~00A 程度化する必要がある。

次に散化シリコン膜の上に、NH₃/SiH₄=100, 750℃の条件下の気相成長法により、登化シリコン膜でを形成した。この強化シリコン膜でにより、半導体配値装置として必要なゲート絶影物の全体の膜厚をコントロールする必要があり、本実施例では全体の絶影物の厚さが500人程度となるように 盤化シリコン膜での膜厚をコントロールした。

最後に、ゲート電板さとして、アルミニウム電

特開時60-161674(3)

矢を通常の真空蒸着法により1 μm 程度被着させ 形成した。

発明の効果

以上の如くして得られたMNONS標準の半準体配備装置の配像保持特性の一例を第2図に示している。機能は保持時間,緩軸はしきい値電圧である。書き込み後のしきい値電圧は時間の対数に対して直線的に減少するか、長期間にわたる配像保持特性を測定すると、第2図に示すように、直線の傾きの変化する点が存在し、比較的初期の段階と、長時間後の場合とではその直線の傾きが異なることが知られている。

本発明の構造による半導体記憶装置の記憶保持 特性(直線9)を、従来のMNOS構造の半導体 記憶装置のうち乗もよい記憶保持特性(直線TO) と比較すると、長時間後の記憶保持特性に大幅な 改善が見られ、非常に優れた半導体記憶装置を作 製するととができた。

本実施例では、ゲート 絶縁物 として窒化シリコン膜を用いた場合について述べたが、ゲート絶縁

物として催化シリコン膜の代りに、例えば壊化アルミニウム(Ad₂O₃), 酸化タンタル(Te₂O₃)等の高勝電体膜を用いてもよいことはもちろんでもり、きたゲート電板としてポリシリコン等の高融点金属を用いてよいことは言うまでもない。

以上のように、本発明はMIOS設電界トラン ジスタからなる半導体配値装置において、ゲート 絶縁膜の内部に少なくとも1層の酸化シリコン膜 を設けた構造により、配像保持特性の大幅な改替 をはかるととができ、MIOS型半導体配値装置 の高性能化に大きく寄与するものである。

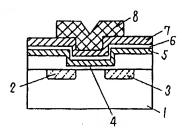
4、図面の簡単な説明

第1図は本発明の一実施例の断面図、第2図は ・本発明の効果を説明するための特性図である。

1 ……シリコン薬板、2 ,3 ……ソースおよび ドレイン領域、4 ……酸化シリコン膜、5 ……窒 化シリコン膜、6 ……酸化シリコン膜、7 ……窒 化シリコン膜、8 ……ゲート電極。

代理人の氏名 弁理士 中 尾 敏 男 ほか1名

90 1 图



96 6 E

